產品工程變更通知單

通知客戶：浩陽

產品：FP131DR-LF.　客戶產品料號：

變更原因	因原封裝廠(超豐電子)之金線產能受限，故將原封裝廠由金線轉為銅線生產。
詳細說明	因原封裝廠(超豐電子)之金線產能受限，AAT 為了不影響客戶供貨問題，故將金線轉為銅線生產。

產品變動記錄

項目	變更細則
1.設計	□IC 新設計 □IC 原設計修改 ■無變更
2.晶圓	□晶片轉廠 □晶片轉換製程 □晶片製程修改 ■無變更
3.封裝	■封裝轉廠 ■封裝材料變更 □無變更
4.測試	□測試設備變更 □測試程式變更 ■無變更

說明：

1. 為了區別金線和銅線之產品，故更改銅線型號以利客戶區別。
   （金線型號為"FP131DR-LF"，銅線型號為"FP131DR-LF."）

變更執行說明

項目	
1.規格書	□進行中 ■已完成 □不須進行
2.封裝材料驗證	□進行中 ■已完成 □評估進行 □不須進行
3.單體識別	□已可識別 ■無法識別
4.量產	■可接單 □工程試產 □暫無法接單

說明：

項目 1：由於型號和正印並無變動，故規格書不需進版。

項目 2：原封裝廠之封裝材料已驗證 OK，BOM 表隨 PCN 提供給客戶。

項目 3：在單體上無法識別。

項目 4：原封裝廠生產之首批銅線已出貨給客戶驗證，Date Code 為「1Gc-37L」。

執行單位代表

研發處 研發部	產品工程部	測試工程部	應用工程部	品質工程部	市場行銷處
顏博慧	劉上輝	張智育	劉智銓	蘇立科	石政平